レイリー散乱型センサによる FRP の2次元剥離検出

2D Delamination Detection of FRP by Rayleigh Scattering-Based Sensor

システム工学群

先端機械・航空材料工学研究室 1230113 中島 星良

1. 緒言

近年,航空機やスポーツ用品など様々な身近な製品に使用 され注目されている材料炭素繊維強化プラスチック(carbon fiber reinforced plastic: CFRP)は軽量で高強度.高剛性を持つ 材料である。しかし,衝撃によって目視発見することができ ない層間剥離を起こしやすく,航空機では運行中の事故を防 ぐために非破壊検査での層間剥離発見が必須とされている. そこで,近年では CFRP 構造物の損傷をリアルタイムで検知 する技術が注目されている.

本研究では 2 次元の剥離形状をレイリー散乱型分布セン サで検出する方法を確立するということを目的とし、内部剥 離においては温度分布測定による同定,エッジの剥離におい てはひずみ分布測定による同定という剥離場所によってア プローチを変えて FEM 解析及び実験を行った.

2. レイリー散乱型光ファイバ分布センサ

本研究では、ひずみ分布をレイリー散乱型光ファイバ分布 センサ(ODiSI A-50 LUNA Technologies)を用いて測定した. 空中分解能は最小 1mm, ひずみ分解能は 1µ, 温度分解能は 0.1℃である. ひずみ計算のゲージ長は 5mm とした.

3. 実験方法および解析方法

3.1 材料および試験片作成方法

本研究では CFRP プリプレグ(TR350C100S, 三菱ケミカル 製)を使用して図1,2に示す CFRP 試験片を2種類作成した. 温度測定用の試験片 A ではプリプレグ40枚,曲げ試験用の 試験片 B では60枚を積層した.剥離作成のため試験片1で は中央の層間に,試験片2では50枚目と51枚目の間に,厚 さ0.1mmのテフロンシートを挿入して剥離を導入した.剥 離長さ35mm および55mmの試験片を作成した.



Fig. 1 Specimen A



3.2 実験方法

試験片 A を使用し, 温度分布測定を行った. 加熱実験方法 を図 3 に示す. 熱電対を 3 か所に設置し, シリコンラバーヒ ータでヒーター温度が 40℃に達するまで加熱を行った後、 放置した. 温度計測のため熱電対 (TT-K-40 OMEGA ENGINEERING)を使用した.





Fig. 4 Method of 3-point bending test



Fig. 5 Location of optical fiber sensor

図4に示す様に試験片Bを使用して、3点曲げ静的試験時のひずみ測定を、光ファイバセンサを用いて行った. 試験は支点間距離100mm、変位速度0.5mm/minで行った.図5に示すように光ファイバセンサを試験片下部に2往復させ、ひずみ分布を測定した.ファイバは表面に接着固定し、表面から

10層または50層にある剥離のひずみ分布への影響を調べた.

3.3 解析方法

試験片 A と同じサイズのモデルで FEM 解析を行った. 解 析に用いた物性値⁽¹⁾ は密度 1.52×10⁻⁶ kg/mm³, 繊維および直 交方向の熱伝導率をそれぞれ 609, 11800 µW/(mm・K)とした. また試験片と空気の間の熱伝達率は 38.8µW/(mm²・K)と実験 で求め, 剥離間は断熱とした. 境界条件は片面加熱で, 加熱 温度を 40℃で 20 秒間保持した.

試験片 B については, ジグを剛体, 剥離部の摩擦をゼロとして 3 次元 1/2 モデルを用いて FEM 解析を行った. 解析に用いた物性値は⁽²⁾はヤング率 E₁=137GPa, E_{2,3}=9.76GPa, 横弾性定数 G_{1,2,3}=5.92GPa, ポアソン比 v_{1,2,3}=0.324 であった. それぞれ剥離長さ 35mm と 55mm の場合の解析を行った.

4. 結果および考察

4.1 温度測定による剥離検出の可能性

試験片 A について, FEM 解析による温度測定の結果を図 6 に示す.図より,一定温度加熱によって非加熱面の剥離部 温度が 12℃低下することが予想された.次に温度測定結果 を図 7 に示す.図より,剥離面上の温度が 1.2℃低下するこ とが分かった.FEM 結果との差が生じた要因としては,実験 では剥離部は完全に断熱されているわけではないことが考 えられる.また計算では CFRP の熱伝導率に文献値を用いた ため,実験で用いた試験片の熱伝導率を測定する必要がある だろう.1.2℃の温度差は,光ファイバセンサによる測定ひず みに換算すると 12µ である.このひずみ差は温度分解能が高 いレイリー散乱型センサで検出可能であると考えらえる.



Fig. 6 Temperature distribution by FEM



Fig. 7 Relationship between time and temperature at a heater, on delamination and off delamination.

4.2 3点曲げ試験による剥離検出の剥離位置の影響

試験片 B について, 測定表面より 10 層および 50 層の位置に 剥離がある場合の FEM 解析結果を剥離長さが 35mm の場合 を図 8 に, 55mm の場合を図 9 に示す. 図より, どちらの剥 離長さも剥離が 50 層に挿入されている場合は剥離先端でひ ずみが1度極大値をとり、10 層目に挿入されている場合は、 剥離先端で極小値をとることが分かった.

図10に剥離長さ35mm,図11に剥離長さ55mmのレイリ 一散乱分布センサを用いた,測定表面より10層および50層 の位置に剥離がある場合のひずみ分布測定結果を示す.なお 図中の長さは光ファイバに沿った長さである.図より,FEM による解析結果と同様に,剥離が10層の場合は剥離先端位 置付近においてひずみ曲線が一度最大値をとることがわか る.しかし,剥離が10層にある場合は明確なピークは見ら れないが,剥離先端付近でひずみが大きく減少していた. 以上から,剥離先端位置の検出にレイリー散乱分布センサを 使用したひずみ計測は有用だと考えられるが,その検出精度 は剥離位置の影響を受けることが分かった.



Fig. 8 Strain distribution by FEM on 3-point bending test in short delamination



Fig. 9 Strain distribution by FEM on 3-point bending test in long delamination



Fig. 10 Measured strain distribution on 3-point bending test in short delamination



Fig, 11 Measured strain distribution on 3-point bending test in short delamination

5. 結言

本研究ではレイリー散乱型センサを用いて,内部剥離においては温度分布測定,エッジの剥離においてはひずみ分布測 定により剥離位置との関係を解析および実験から調べた.

- (1) FEM 解析及び温度分布測定から剥離部分と剥離のない 部分で温度差が生じるため、剥離の検出は可能である ことがわかった.
- (2) FEM 解析および3点曲げ試験より、表面ひずみお分布 は剥離の厚み方向位置が測定面から深い場合は剥離先 端付近で極大になり、浅い場合は剥離先端付近で極小 となることから、剥離検出方法を剥離位置によって変 える必要があるが、剥離先端位置の同定が可能である と同時に剥離の深さ方向の位置も特定できる可能性が あることがわかった.

謝辞

本研究は科研費(20K04182)の助成を受けたものである.

文献

- 小笠原俊夫,平野義鎭,吉村彰記,"模擬雷撃を受ける 炭素繊維複合材料の熱-電気連成解析",日本航空宇宙 学会論文集, Vol. 57, No. 667 (2009), pp. 336-343.
- (2) 大西一輝, "レイリー散乱型光ファイバ分布センサによる CFRP 積層板の剥離進展モニタリング", 高知工科大学修士論文(2021)